证券代码：688392　　证券简称：骄成超声

# 上海骄成超声波技术股份有限公司

# 投资者关系活动记录表

编号：2025-006

| | |
|---|---|
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研　□分析师会议<br>□媒体采访　□业绩说明会<br>□新闻发布会　□路演活动<br>□现场参观　□电话会议<br>√其他（策略会） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 东吴证券、宝盈基金、国投瑞银基金、惠通基金、西部自营、华夏未来资本、红骅投资、诺安基金、银华基金、申量基金、恒生前海基金、清云谷投资 |
| **会议时间** | 2025 年 7 月 2 日 |
| **会议地点** | 深圳 |
| **上市公司接待人员姓名** | 副总经理、董事会秘书、财务总监：孙凯<br>证券事务代表：彭芹芹 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | Q1、公司配件收入占比超过 30%，请问配件包含哪些？<br>A1、2024 年度，公司配件业务收入为 1.83 亿元，占主营业务收入的比例超过 30%，包括焊头、底模、裁刀、劈刀、发生器、换能器等与公司各类设备相关的配件。<br>Q2、公司在半导体领域产品情况如何？<br>A2、在功率半导体领域，公司有超声波端子焊接机、超声波 PIN 针焊接机、超声波键合机、超声波扫描显微镜等全工序超声波解决方案，并均已实现批量出货；在半导体先进封装领域，公司布局了晶圆级超声波扫描显微镜、超声波固晶机等产品，在该领域核心超声波设备国产化率较低，市场空间广阔。<br>Q3、公司晶圆级别超声波扫描显微镜进展情况如何？有哪些竞争对手？ |

| | |
|---|---|
| | A3、公司自主研发的晶圆级超声波扫描显微镜主要用于半导体封测环节，可以对半导体晶圆、2.5D/3D 封装、面板级封装等产品缺陷进行无损检测。目前该产品已经取得少量订单并陆续交付，随着设备技术指标的持续优化及性能参数进一步提升，公司晶圆级超声波扫描显微镜有望在半导体封测领域释放更大价值，打开更加广阔的市场空间。在该领域，德国 PVA 公司、美国 Sonoscan 公司等占据多数市场份额。<br>Q4、公司在线束连接器领域的客户有哪些？<br>A4、在线束连接器领域，公司推出了适用于线束与线束、线束与端子、端子与端子等多款线束连接器超声波焊接设备，广泛应用于新能源汽车高低压线束、充电桩、储能场景等领域，产品系列齐全。公司积极开拓线束连接器领域业务，与莱尼、泰科电子、安波福、安费诺以及比亚迪、中航光电、沪光股份、均胜电子、沃尔核材等行业内知名客户保持良好合作。<br>Q5、请问公司产品在固态电池领域有哪些应用？<br>A5、公司超声波焊接设备可用于固态电池极耳焊接，并已形成小批量订单。公司也密切关注前沿技术发展趋势，对用于固态电池所需材料制备的相关超声波设备进行了研究开发，相关工作有序推进中。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2025 年 7 月 3 日 |